招待券請求（無料）はこちらをクリック！

招待券は1枚につき1名のみ入場可。必ず事前に招待券をご請求ください。

会場案内図 FLOOR MAP

会 期 Dates：2022年1月19日［水］～21日［金］10:00～18:00 21日[金]のみ17:00終了
Jan. 19 [Wed] - 21 [Fri], 2022 10:00-18:00 (10:00 – 17:00 on Jan. 21[Fri])

会 場 Venue：東京ビッグサイト 東展示棟 Tokyo Big Sight, East Halls

主 催 Organised by：RX Japan株式会社 旧社名: リード エグジビション ジャパン RX Japan Ltd. Formerly Reed Exhibitions Japan Ltd.

※2021年12月27日現在。実際のレイアウトと異なる場合がございます。 *As of Dec. 27, 2021. The actual layout might be different.

お目当ての会社の探し方 How to search an exhibitor

裏面の出展社一覧で、お目当ての会社の小間番号を確認してください。
Find out the booth number of the company you are looking for from the exhibitors list overleaf.

例 / Example　通路番号/Aisle No.　RXテクノロジー RX TECHNOLOGY … 38-10

凡 例 Legend

トイレ/TOILET　軽食/SNACK　Wi-Fi　非常口/EMERGENCY EXIT　ラウンジ/LOUNGE　広告掲載企業/ADVERTISING EXHIBITOR

Web版 出展社・製品検索

アクセスはこちらから
www.nepconjapan.jp/eguide/

Search Exhibitors & Exhibits Online!
Scan the Code
www.nepconjapan.jp/eguide_en/

本展の規模は巨大です。多くの出展社とじっくり商談するために
2日間・3日間の来場をおすすめします

セミナー会場 Seminar Venue F G H

8ホール 出入口/EAST HALL 8 ENTRANCE/EXIT

次回 出展申込カウンター EXHIBIT SPACE RESERVATION COUNTER FOR NEXT SHOWS

東7ホール 出入口/EAST HALL 7 ENTRANCE/EXIT

総称：ネプコン ジャパン 2022　NEPCON JAPAN 2022

第23回 半導体・センサ パッケージング技術展 23rd IC & SENSOR PACKAGING TECHNOLOGY EXPO
第23回 プリント配線板 EXPO 23rd PRINTED WIRING BOARDS EXPO
第23回 電子部品・材料 EXPO 23rd ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO
第12回 微細加工 EXPO 12th FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO
第36回 エレクトロテスト ジャパン 36th ELECTROTEST JAPAN
第26回 インターネプコン ジャパン 36th INTERNEPCON JAPAN
第2回 ウェアラブル EXPO ウェアラブル［開発・活用］展 8th WEARABLE EXPO – WEARABLE DEVICE & TECHNOLOGY EXPO –

出展社による製品・技術セミナー Exhibitors' Presentation Venue 1

出展社による製品・技術セミナー Exhibitors' Presentation Venue 2

出展社による製品・技術セミナー Exhibitors' Presentation Venue 3

出展社による製品・技術セミナー Exhibitors' Presentation Venue 4

セミナー会場 Seminar Venue A B C D E

次回 出展申込カウンター EXHIBIT SPACE RESERVATION COUNTER FOR NEXT SHOWS

事務局 SHOW MANAGEMENT OFFICE

VIPラウンジ VIP LOUNGE

第6回 ロボデックス ロボット［開発・活用］展 6th RoboDEX – Robot Development & Application EXPO –
第6回 スマート工場 EXPO 6th Smart Factory Expo
新規開催！ 第1回 スマート物流 EXPO NEW! 1st Smart Logistics Expo

第5回 自動運転 EXPO 5th AUTONOMOUS DRIVING TECHNOLOGY EXPO
第10回 コネクティッド・カー EXPO 10th CONNECTED CAR JAPAN
第2回 MaaS EXPO 2nd MaaS EXPO
第14回 国際 カーエレクトロニクス 技術展 14th INT'L AUTOMOTIVE ELECTRONICS TECHNOLOGY EXPO
第13回 EV・HV・FCV 技術展 13th EV, HV & FCV TECHNOLOGY EXPO (EV JAPAN)
第12回 クルマの軽量化 技術展 12th AUTOMOTIVE LIGHTWEIGHT TECHNOLOGY EXPO
第8回 自動車部品&加工 EXPO 8th AUTOMOTIVE COMPONENTS & PROCESSING TECHNOLOGY EXPO

総称：オートモティブ ワールド 2022　AUTOMOTIVE WORLD 2022

出展社による製品・技術セミナー / Exhibitors' Presentation 受講無料 / Free

ウェアラブル EXPO WEARABLE EXPO

出展社による製品・技術セミナー ❷ / Exhibitors' Presentation ❷　東1ホール / East Hall 1

	1月19日(水)	1月20日(木)	1月21日(金)
14:00~14:30		・"組織づくり"はパワーポイントからカメラで、すべてにはじめる 遠隔支援ソリューションのご紹介（株）ザクティ	

ネプコン ジャパン NEPCON JAPAN

出展社による製品・技術セミナー ❶ / Exhibitors' Presentation ❶　東2ホール / East Hall 2

	1月19日(水)	1月20日(木)	1月21日(金)
13:00~13:30	半導体ウエハ加工最新状況 / 新工場紹介 ・ 力学電子（株）	高度な電子機器のイメージングを可能にするZEISS 電子顕微鏡 ・ ツァイスジャパン（株）	
14:00~14:30	Xslicer SMX-1010/1020/6010とLabTotal Smart Service Netの紹介 （株）島津製作所	「支える力」と「つなぐ力」でIoT実装に革命を ・ コネクテックジャパン（株）	Xslicer SMX-1010/1020/6010とLabTotal Smart Service Netの紹介 （株）島津製作所
15:00~15:30	多品種変量時代の新しい"半導体実装開発に対応最適なAI" ・ コネクテックジャパン（株）		薄膜金属の精密加工における欠陥抽出・予兆検出ソリューション CCTECH JAPAN（株）

オートモティブ ワールド AUTOMOTIVE WORLD

出展社による製品・技術セミナー ❻ / Exhibitors' Presentation ❻　東6ホール / East Hall 6

	1月19日(水)	1月20日(木)	1月21日(金)
11:00~11:30	ノンヘキサ、完全6価クロムフリー開発 （株）太洋工作所	自動車用ソフトウェア開発の大変革とTCSの継続的な技術開発 日本ネクスト・コンサルタンシー・サービシズ（株）	MBDを推進する多地点で活用可能なシミュレーション環境への最適 トヨタテクニカルディベロップメント（株）
12:00~12:30		電気自動車駆動部の革命 ～油焼刺ダイノベーションをリードする～ テュア フィインクシ ジャパン（株）	
13:00~13:30	スマートモビリティ向けスケーラブルなLiDARソリューション セプトン・テクノロジー	13:00~14:00 車載Ethernetの動向とAPTJの取り組み 日本電気（株）	データ活用の要諦を変える データドリブンDX
14:00~14:30	DX時代の実験データベース、精密的に活用するためのデータ基盤 IASYS Technology Solutions（株）	APTJ（株）	OUSTERデジタルLiDARとソリッドステートLiDARソリューション （株）オーステー
15:00~15:30	次の10年とその先に向けて、油み続けます （株）ボルグワーナー	IMSE技術・開催とエレクトロニクスの融合 （株）IMSE	
16:00~16:30		安中ヘルティクスと未来のUX ～安全で直感的なインターフェイス Ultraleap Ltd.	

スマート工場 EXPO / ロボデックス RoboDEX / スマート物流 EXPO Smart Logistics Expo

出展社による製品・技術セミナー ❼ / Exhibitors' Presentation ❼　東7ホール / East Hall 7

	1月19日(水)	1月20日(木)	1月21日(金)
11:00~11:30	遠距会社の経営効率化事例 ～インバウンド事業情報の一元管理～ （株）Azoop	今注目のソフト「FlexSim」で製造・物流のDXをAIのCで加速 （株）セクテック	積層前・実革前の「見える化」で実現する組配立の効率化 （株）モノプル
12:00~12:30	超超型と機器超型による不正防止 （株）タニタ	製造工場で採用が進む AIシステム ―BIG EYES の特長と活用状況― アズビル（株）	EC 物流の生産性を劇的改善！ OMS・WMS ～倉型 LOGILESS の事例紹介 （株）ロジレス
13:00~13:30	13:00~14:00 遠距事業の強固DX 実現* （株）イージスワン	13:00~14:00 「物流企業経営者向け」徹つなぐIoT 2024年問題対策セミナー （株）オンザリンクス	製造工場で採用が進む AIシステム ―BIG EYES の特長と活用状況― アズビル（株） ハコラボ×IOT
14:00~14:30			（株）日創
15:00~15:30	遠距コストや記録状況の見える化でより・ムラ・ムダを取り除く！ 中西金属工業（株）	狭い物流に向けた機関活物等の取り組み事例の紹介 （株）パスコ	デジタルフォワーディング "Forward ONE"と貨着プラットフォーム （株）日創
16:00~16:30	16:00~17:00 製造現場で安全な自動運転を実現する遠隔監視SIFの社会展開 フレキシブルファクトリーパートナーアライアンス	製造・遠隔現場における物流ロボティクス活用事例 （株）オカムラ	遠距会社の経営効率化事例 ～インバウンド事業情報の一元管理～ （株）Azoop

出展社一覧は裏面へ See Reverse for the Exhibitor List

都合によりプログラムの内容が変更になる場合がございます。The actual schedule may be slightly different.